

6A、600V N沟道增强型场效应管

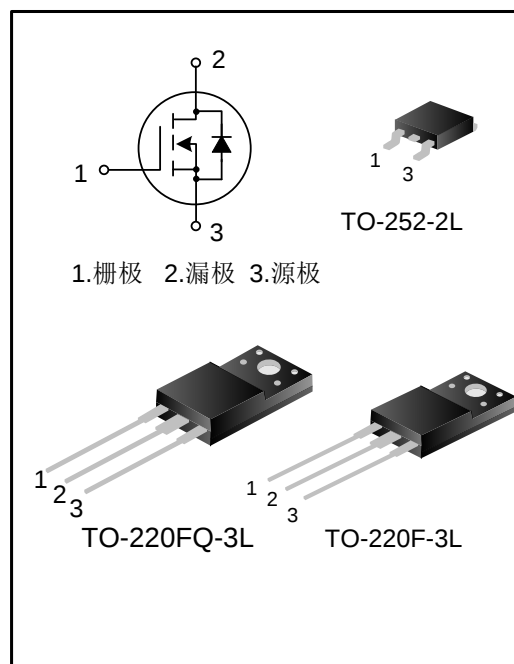
描述

SVF6N60F/D/FQ N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- 6A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= 1.35Ω @ $V_{GS}=10V$
- 低栅极电荷量
- 低反向传输电容
- 开关速度快
- 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVF6N60F	TO-220F-3L	SVF6N60F	无铅	料管
SVF6N60DTR	TO-252-2L	SVF6N60D	无卤	编带
SVF6N60FQ	TO-220FQ-3L	SVF6N60FQ	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数		符号	参数范围		单位
			SVF6N60F/FQ	SVF6N60D	
漏源电压		V _{DS}	600		V
栅源电压		V _{GS}	±30		V
漏极电流	T _C =25°C	I _D	6		A
	T _C =100°C		3.8		
漏极脉冲电流		I _{DM}	24		A
耗散功率（T _C =25°C）		P _D	42	125	W
- 大于 25°C 每摄氏度减少			0.34	1.00	W/°C
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	343		mJ
工作结温范围		T _J	-55~+150		°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150		°C

热阻特性

参数	符号	参数范围		单位
		SVF6N60F/FQ	SVF6N60D	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.98	1.00	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.0	$^{\circ}\text{C/W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=3A$	--	1.35	1.5	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHz}$	--	690.7	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	83.6	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	2.7	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=6A, R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	18.53	--	ns
开启上升时间	t_r		--	42.67	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	33.20	--	
关断下降时间	t_f		--	28.13	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=6A, V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	13.32	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	4.13	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	4.19	--	

源-漏二极管特性参数

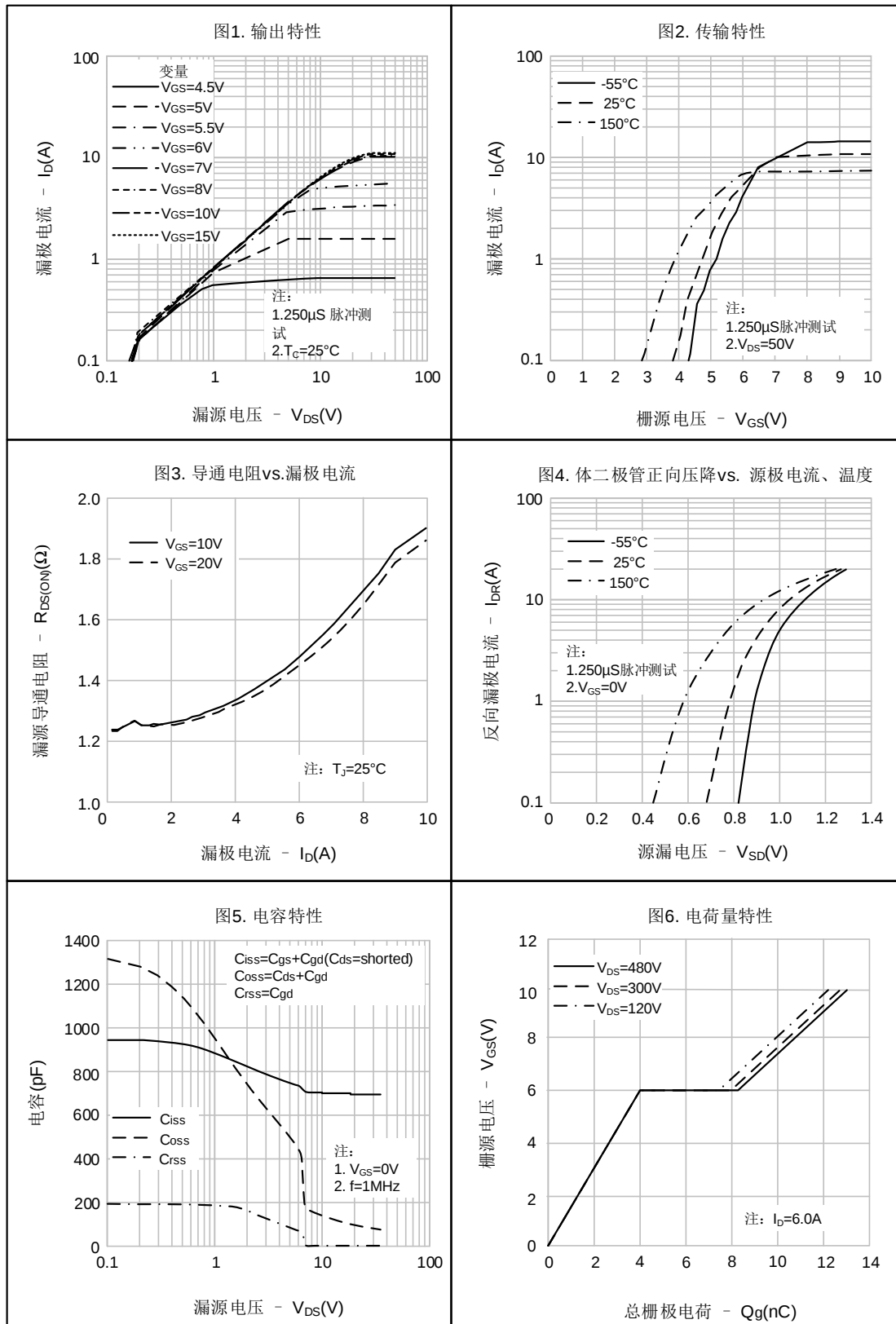
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	6	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	24	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=6A$, $V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=6A$, $V_{GS}=0V$, $dI_F/dt=100A/\mu s$	--	488	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	3	--	μC

注：

1. $L=30mH$, $I_{AS}=4.40A$, $V_{DD}=105V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

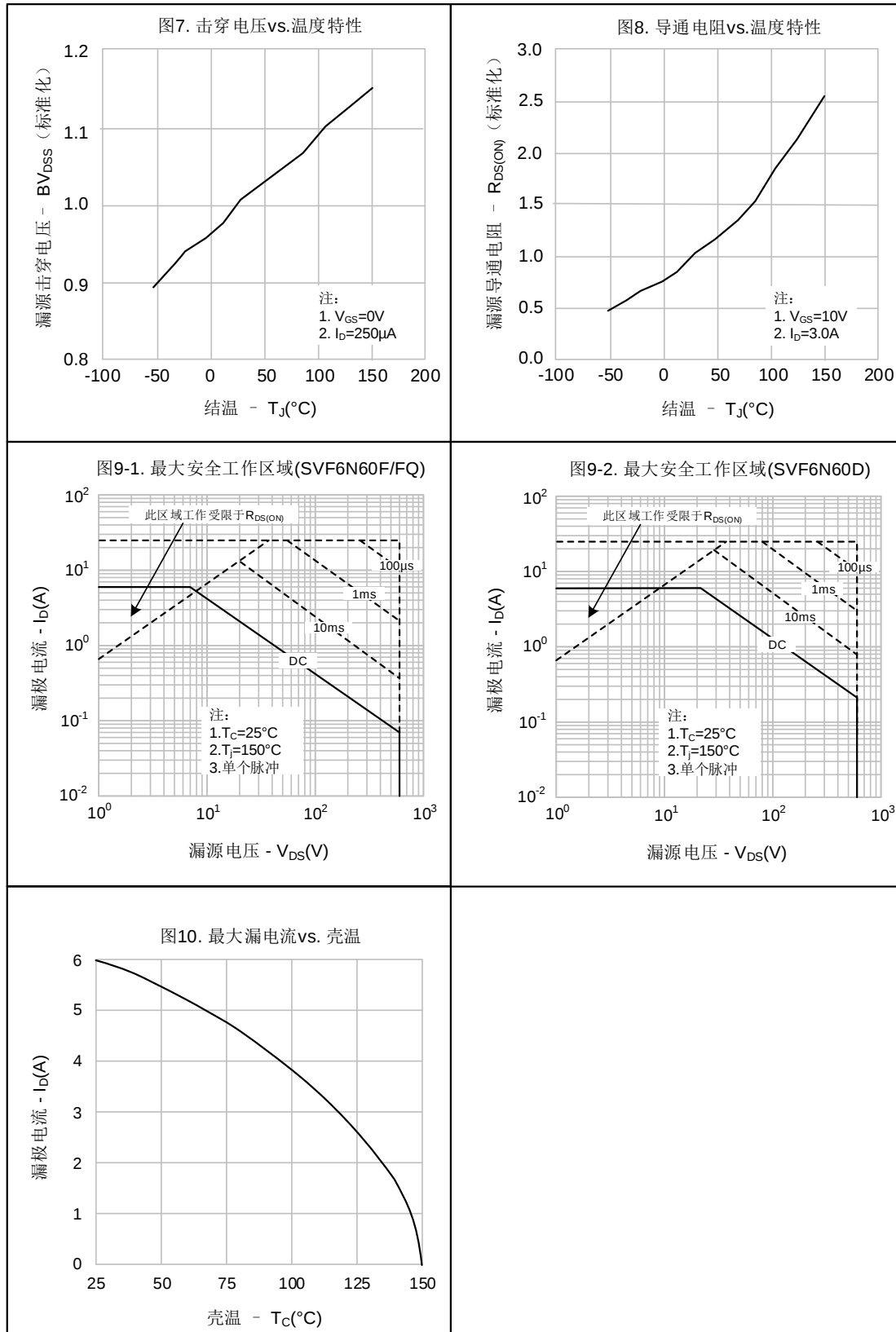


典型特性曲线



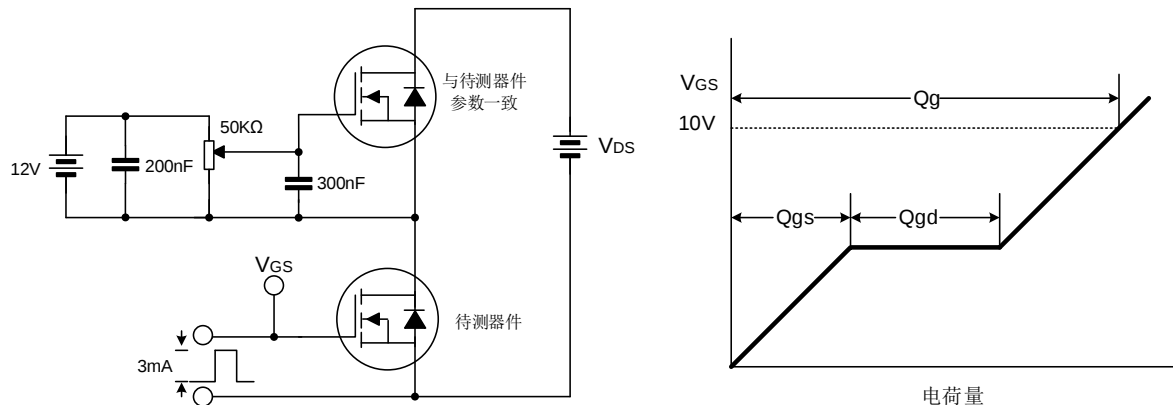


典型特性曲线 (续)

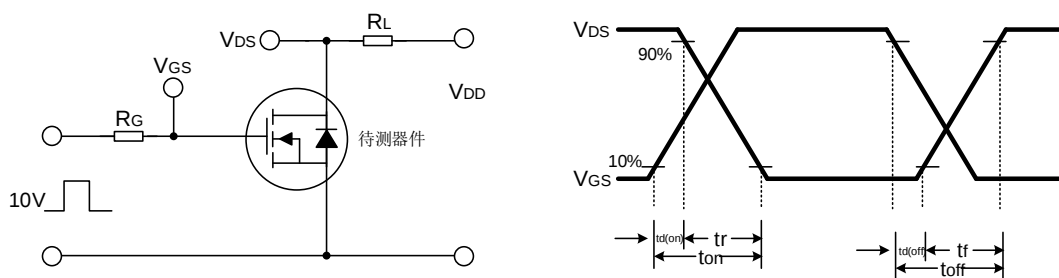


典型测试电路

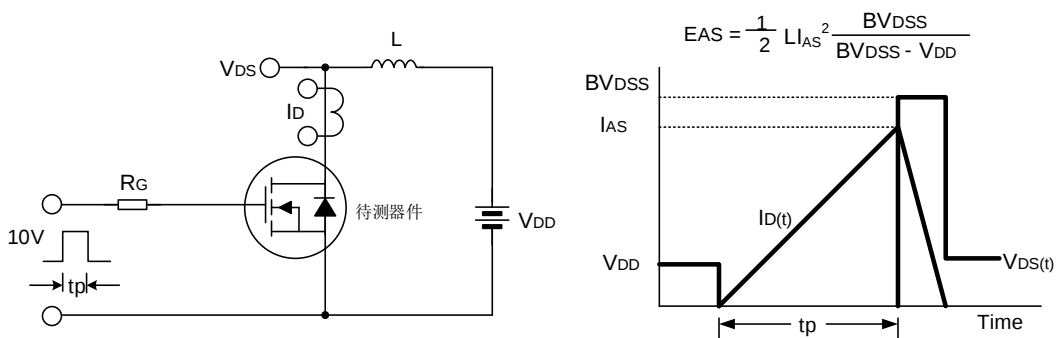
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



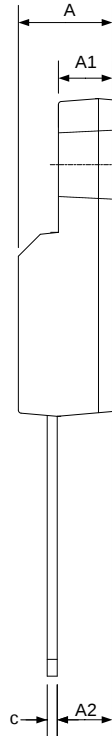
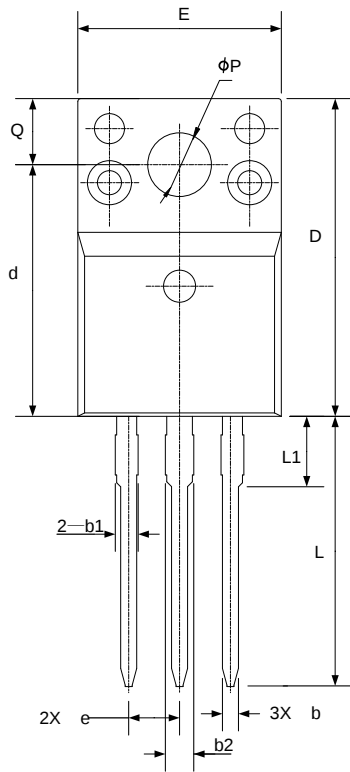
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-220FQ-3L

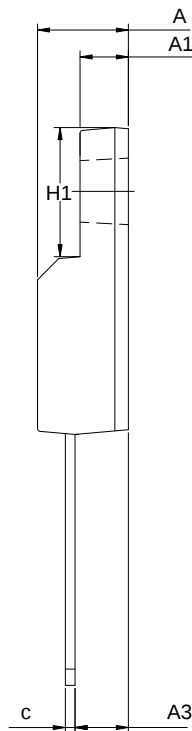
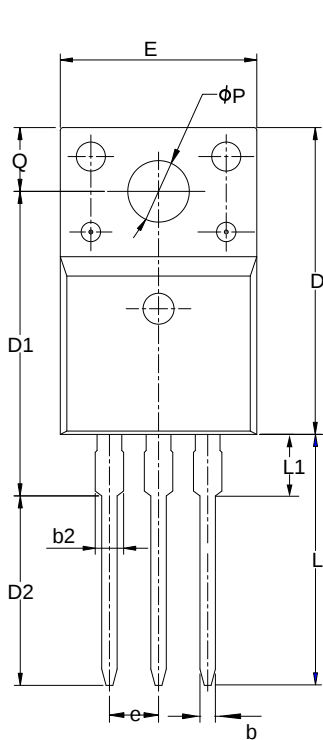
单位: mm



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.57	4.70	4.83
A1	2.57	2.70	2.83
A2	2.56	2.76	2.93
b	0.76	—	0.90
b1	0.96	—	1.19
b2	1.24	—	1.47
c	0.46	—	0.60
D	15.80	15.87	16.13
d	12.30	12.57	12.87
E	9.96	10.16	10.36
e	2.54BSC		
L	13.20	13.50	13.70
L1	3.37	3.52	3.67
phi P	3.08	3.18	3.28
Q	3.20	3.30	3.40

TO-220F-3L

单位: mm

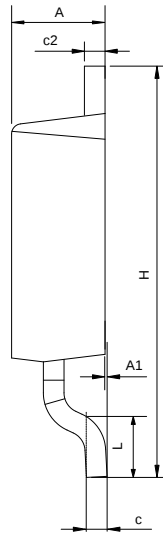
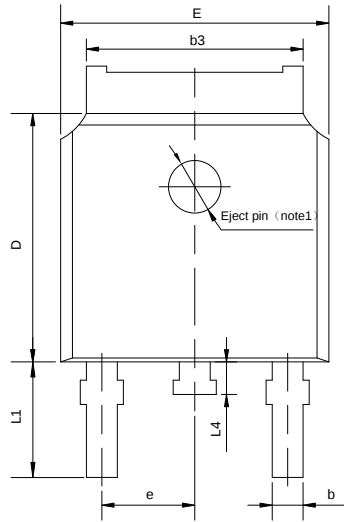


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	3.50
phi P	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

封装外形图(续)

TO-252-2L

单位: mm



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	—	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	—	0.65
c2	0.45	—	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

重要注意事项:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料, 并验证相关信息是否最新和完整。
- 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值, 否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 购买产品时请认清我司商标, 如有疑问请与本公司联系。
- 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
- 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SVF6N60F/D/FQ	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 2.6

修改记录:

1. 删除命名规则
2. 修改声明

版 本: 2.5

修改记录:

1. 删除 TO-251J-3L 封装外形图

版 本: 2.4

修改记录:

1. 更新 TO-251J-3L 封装外形图

版 本: 2.3

修改记录:

1. 增加 TO-220FQ-3L 封装

版 本: 2.2

修改记录:

1. 修改描述
2. 修改产品规格分类

版 本: 2.1

修改记录:

1. 修改 TO-220F-3L 封装信息
2. 修改 TO-252-2L 封装信息

版 本: 2.0

修改记录:

1. 修改热阻特性

版 本: 1.9

修改记录:

1. 修改 TO-251J-3L 尺寸图

版 本: 1.8

修改记录:

1. 修改“产品规格分类”

版 本: 1.7

修改记录:

1. 修改 MOS 管符号的示意图

版 本: 1.6

修改记录:

1. 对封装立体图管脚进行编号

版 本: 1.5

修改记录:

1. 修改“产品规格分类”

版 本： 1.4

修改记录：

1. 修改“源-漏二极管特性参数”

版 本： 1.3

修改记录：

1. 增加 SVF6N60F 的无卤信息

版 本： 1.2

修改记录：

1. 删除 TO-251-3L 和 TO-251D-3L 封装

版 本： 1.1

修改记录：

1. 增加 TO-251D-3L 和 TO-251J-3L 封装
2. 更新 TO-220F-3L 和 TO-252-2L 尺寸图

版 本： 1.0

修改记录：

1. 原版
-